

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×SUB-D9 Bu/St + 1×SUB-D25 Bu/St

SUB-D9; SUB-D25

1 × SUB-D9 (Buchse/Stift)

1 × SUB-D25 (Buchse/Stift)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Abmessungen H × B × T 88×51×40 mm

SUB-D25

Betriebsspannung 48 V AC/DC

Betriebsspannung (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Betriebsstrom 3 A

Betriebsstrom (UL Rating) max. 175 mA

Polzahl 25-polig

Anschluss Frontseite SUB-D (Buchse)

Anschluss Rückseite SUB-D (Stift)

Verriegelung der Steckplätze UNC 4...40 Bolzen

SUB-D9

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	9-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

Kaufmännische Daten

EAN	4048879038003
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990